# 発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

Turner to the man	受研
出願人代理人   特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ	95.3,-2
様	沙山州东西
あて名	(C)7. 程序版》
T 530-6026	P C T 国際調査機関の見解費
日本国	(法施行規則第40条の2)
大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30号 0APタワー26階	[PCT規則43の2.1]
OAF99-20PA	発送日 24 0 000万
	(日.月.年) 01. 3. 2005
出願人又は代理人 の <b>書類記号</b> H2205-01	今後の手続きについては、下記2を参照すること。
	MI At D
国際出願番号 PCT/JP2004/014546 (日.月.年) 27.	優先日 09.2004 (日.月.年) 29.09.2003
国際特許分類 (IPC)	
Int. Cl' H05K 3/46, H05K 3/4	0, B05C11/02
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社	
1. この見解書は次の内容を含む。   × 第 I 欄 見解の基礎	
第1個 優先権	
第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可	<b>尨性についての見解の不作成</b>
× 第IV欄 発明の単一性の欠如	
	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、
× 第VI欄 ある種の引用文献	
第Ⅵ欄 国際出願の不備	
□ 第Ⅷ欄 国際出願に対する意見	
2. 今後の手続き	
	査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国
│   際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて │   ない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見	国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ 解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
	·なされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か 期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当
な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる	
さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照す	·ること。
   3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参	照すること。
見解審を作成した日 09.02.2005	
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 35 3324
日本国特許庁 (ISA/JP)	川内野 真介
郵便番号100-8915	毎年平島 02_2501_1101 内娘 3389

第1欄 見解の基礎	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. この見解盤は、	「記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。
この見解 <b>書</b> は それは国際調	、 語による翻訳文を基礎として作成した。 査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。
2. この国際出願で 以下に基づき見角	引示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 7掛を作成した。
a. タイプ	配列表
	<b>配列表に関連するテーブル</b>
b. フォーマット	<b>***</b>
i	□ コンピュータ読み取り可能な形式
c. 提出時期	出願時の国際出願に含まれる
	□ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された
3. こ さらに、配列 た配列が出願 あった。	表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し   時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が 
た配列が出原	表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し   時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が
た配列が出願あった。	表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し   時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が
た配列が出願あった。	表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し   時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が
た配列が出願あった。	表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し 類時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が
た配列が出願あった。	<b>領時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が</b>
た配列が出願あった。	<b>領時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が</b>
た配列が出願あった。	<b>領時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が</b>
- た配列が出願 あった。 4. 補足意見:	<b>領時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が</b>

第Ⅳ欄 発明の単一性の欠如	
1. 追加手数料納付の求め(様式PCT/ISA/206)に対して、出願人は、	
追加手数料を納付した。	
<b>追加手数料の納付と共に異識を申立てた。</b>	
× 追加手数料の納付はなかった。	
2. 国際調査機関は、発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、追加手数料の納付を出願人に求めないとした。	こと
3. 国際調査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。	
満足する。	
× 以下の理由により満足しない。	
請求の範囲2-9, 24に係る発明は、電気絶縁性シートに形成されたキャビティに電子部品を内蔵し、電気絶縁性シートを貫通するビア導体の側面が軸	
方向に連続して繋がっている部品内蔵モジュール及びその製造方法に関する発明である。	
請求の範囲10-16に係る発明は、電気絶縁性シートのビアホールに導電 性樹脂ペーストを充填する方法に関する発明である。	
請求の範囲17-23に係る発明は、電気絶縁性シートにビアホールを形成する際に、保護フィルムを貼り合わせることに関する発明である。	
また、電気絶縁性シートにキャビティを形成し、ビアホールを前記電気絶縁	
性シートに貫通形成し、前記ビアホールに導電性樹脂ペーストを充填し、前記 電気絶縁性シートの前記キャビティが形成された面に電子部品が実装された第	
1回路基板を、対向面に第2回路基板を配し、加熱加圧により積層する部品内 蔵モジュールの製造方法は、文献JP 2003-133743 A (松下電器	
産業株式会社), 2003.05.09,段落【0013】-【0018】, 第1図に開示されていると認められる。	
そして、貫通部が形成された電気絶縁シートの一主面に、前記貫通部を覆っ て別の電気絶縁性シートをラミネートすることにより、電気絶縁性シートにキ	
ャビティを形成することは、例えば文献JP 60-100454 Aに記載されているように従来周知の技術である。	
結果として、請求の範囲1に記載の発明は、先行技術の域を出ないから、P	
CT規則13.2の第2文の意味において、請求の範囲1に従属することは、 特別な技術的特徴とは認められない。	
	ř
4. したがって、国際出願の次の部分について、この見解書を作成した。	
すべての部分 、	
× 請求の範囲 1-9,24       に関する	部分
·	

#### 国際調査機関の見解費

第V欄	新規性、	進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
	<b>ヱゎゎ</b> エ	で付え立動及が範囲

### 1. 見解

 新規性(N)
 請求の範囲
 4-8
 有

 請求の範囲
 1-3,9,24
 無

 進歩性 (IS)
 請求の範囲
 1-9,24
 無

 産業上の利用可能性(IA)
 請求の範囲
 1-9,24
 無

# 2. 文献及び説明

文献1:JP 2003-133743 A(松下電器産業株式会社),

2003.05.09,

段落【0013】-【0018】, 第1図, 第3図

文献2: JP 11-220262 A (松下電器産業株式会社),

1999. 08. 10,

段落【0023】-【0025】,【0067】-【0074】,

【0128】, 第3図

& US 6038133 A & US 6338767 B1

& US 2002/0036054 A1

& EP 0920058 A2

文献3: JP 61-288498 A (株式会社村田製作所),

1986. 12. 18,

第2頁右上欄第20行一左下欄第16行,第3図

文献4: JP 2003-243835 A (日立化成工業株式会社),

2003.08.29,

段落【0006】-【0009】,【0025】,第1表

請求の範囲1-3, 9, 24に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1の段落【0013】-【0018】,第1図,第3図に記載されているので、新規性、進歩性を有しない。貫通部が形成された電気絶縁シートの一主面に、前記貫通部を覆って別の電気絶縁性シートをラミネートすることにより、電気絶縁性シートにキャビティを形成することは、例えば文献  $\mathbf{JP}$   $\mathbf{60-100454}$  Aに記載されているように従来周知の技術である。

請求の範囲4に係る発明は、文献1と国際調査報告で引用された文献2(段落【0067】-【0074】,第3図)とにより進歩性を有しない。文献1に記載された部品内蔵モジュールの製造方法において、文献2に記載された配線パターンが形成された支持材を用いることは、当業者にとって容易である。

**掛面による開示以外の開示に言及している** 

魯面の日付 (日. 月. 年)

1. ある種の公表された文書(PCT規則43の2.1及び70.10)						
出願番号 特許番号	公知日 (日.月.年)	出願日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主 <u>(日.月.年)</u>			
EP 1351301 A2 「E, X」	08. 10. 2003	02. 04. 2003	03. 04. 2002			
	·					
			•			

書面による開示以外の開示の日付

(日.月.年)

書面による開示以外の開示の種類

### 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

# 第 V. 2 欄の続き

請求の範囲5に係る発明は、文献1と国際調査報告で引用された文献3(第2頁右上欄第20行-左下欄第16行,第3図)とにより進歩性を有しない。文献1に記載された部品内蔵モジュールの製造方法において、文献3に記載された互いに連通するキャビティを有する複数の電気絶縁性シートを用いることは、当業者にとって容易である。

請求の範囲6に係る発明は、文献1と国際調査報告で引用された文献2(段落【0023】-【0025】)とにより進歩性を有しない。文献1に記載された部品内蔵モジュールの製造方法において、文献2に記載された無機質フィラー70~95%と未硬化樹脂組成物とを含む電気絶縁性シートを用いることは、当業者にとって容易である。

請求の範囲7に係る発明は、文献1と国際調査報告で引用された文献4 (段落【0006】-【0009】,【0025】,第1表)とにより進歩性を有しない。文献1 に記載された部品内蔵モジュールの製造方法において、文献4に記載された120℃におけるフロー粘度が1000~15000Pa・Sである電気絶縁性シートを用いることは、当業者にとって容易である。

請求の範囲 8 に係る発明は、文献 1 と国際調査報告で引用された文献 2 (段落【 0 1 2 8 】)とにより進歩性を有しない。文献 2 には、1 2 0  $\mathbb C$  の温度で、1 0 k g f  $m^2$  (0. 9 8 0 7 M P a) の圧力にてラミネートした点が記載されている。そして、請求の範囲 8 に係る発明の数値範囲の値は文献 2 に記載された程度のものであり、かかる数値範囲の値に格別な臨界的意義があるものとも認められないから、かかる数値範囲の値の限定は、当業者の通常の創作能力の発揮により適宜なし得たものである。